

株洲经济开发区管理委员会文件

株经开管字〔2022〕7号

株洲经济开发区管理委员会 关于市政协十届一次会议第2101280号 提案的会办意见

市发改委：

皮贻茂委员提出的《关于建设功率半导体产业园，升级国家级创新平台，加快打造先进制造业高地的建议》的提案已收悉。经研究，现将我单位协办意见函告如下，请一并答复委员：

当前，株洲经开区正着力打造北斗产业园，全区已调整约1万亩工业用地，全力打造以北斗产业为核心的产业体系。其中以芯片为代表的半导体产业是株洲北斗产业园的重要发展方向，我区将全力支持半导体产业发展，可打造专业“园中园”，共同推动全市半导体产业链的建设。目前我区正推进的半导体相关项目有：

投资 10 亿元的国创越摩先进封装项目，项目拥有晶圆级和系统级一体化先进封装技术，该项目已进入扫尾阶段，预计今年 10 月可投产，达产后年销售收入可达 25 亿元；正在推进武汉大学江金光教授团队北斗芯片研发、深圳华大北斗芯片研制和产业化、潍柴火炬氮化硅粉体材料产业化等项目。

承办负责人：吴洪斌

承 办 人：禹玉余

联系电话：18373372162

